

芯聚能半导体招聘 Si IGBT/SIC 设计人员

广东芯聚能半导体有限公司是新成立的专注于功率半导体设计，模块封测(自己生产)，注册资本 1 亿元人民币，计划投资 2 0 亿左右，坐落于广州市南沙区（大湾区几何中心），致力于打造成中国领先的专业的车规级功率半导体公司，坚持双轨发展策略，工业品和车规产品的二个市场，硅基 IGBT 和 SIC 的二个产品方向发展。

要求 Si IGBT/SIC 设计人员具备以下条件，

1. 本科以上相关专业毕业，最好硕士或博士
2. 具有两年以上 Si IGBT/SIC 器件设计经验或 3 年以上 Si IGBT/SIC 工艺经验（应届生不要求）
3. 熟悉相关仿真工具及设计工具（有工艺经验的不要求）。

公司提供有竞争力待遇并解决入户广州问题，另外广州南沙有一系列人才政策，包括但不限于落户奖或人才绿卡政策，可以直接买房（商品房或共有产权房），租房支持（公司也提供宿舍），个税部分返还（符合一定条件）等等。联系人刘丽，邮箱：

li.liu@accopower.com 电话 13925092014